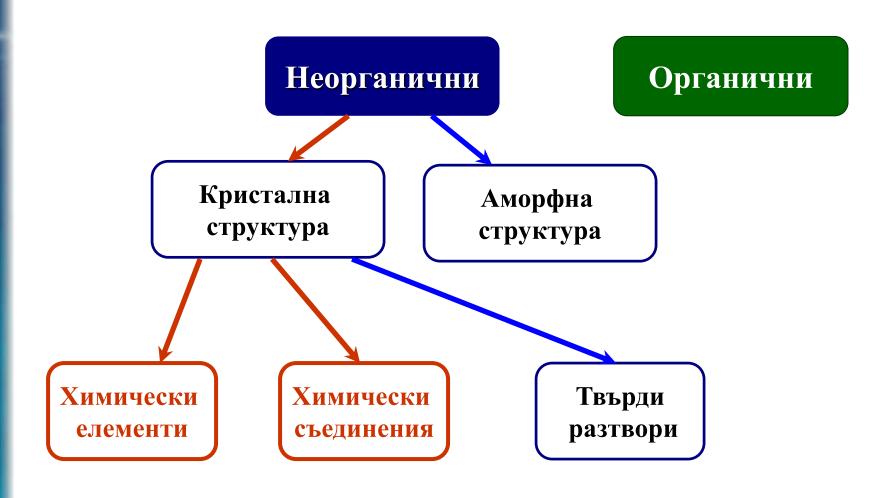
# Видове полупроводникови материали

# 1. Класификация на полупроводниковите материали



# 2. Основни полупроводникови материали



Химически елементи от IV валентна група на Менделеевата таблица

# 2.1. Силиций (Si)

#### Основни свойства

- ightharpoonup широка забранена зона  $\Delta W = 1,12 \text{ eV}$ 
  - това определя високата му работна температура
- ightharpoonup малка подвижност на електроните  $\mu_n = 0.14 \text{ m}^2/\text{V.s}$ 
  - ограничава използването му при високи честоти
- ightharpoonup висока температура на топене  $T_{\rm T} = 1414~{\rm ^{\circ}C}$ 
  - трудно се получава и пречиства

# **2.1.** Силиций (Si)

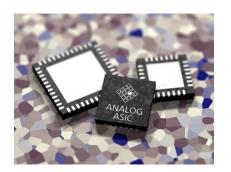
#### Особености

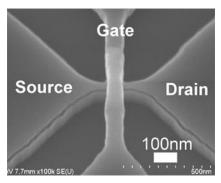
- ✓ Образува стабилен оксид  $SiO_2$  с отлични диелектрични и физични свойства (близки до тези на кварца)
- $\Rightarrow$  SiO<sub>2</sub> може да се използа
  - > като материал за електрическа изолация
  - като защитно покритие при технологичните процеси за изготвяне на активни прибори
- ✓ Легираният полисилиций има специфично съпротивление р със строго контролирана стойност
- ⇒ може да се използа
  - > за реализиране на електрически връзки в схемата
  - > за реализиране на слойни резистори

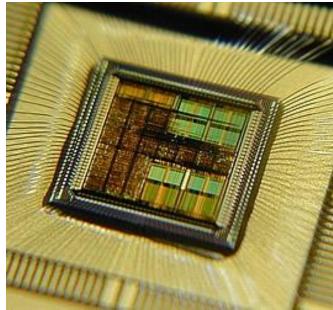
планарно-епитаксиална технология за изготвяне интегрални схеми

# 2.1. Силиций (Si)

#### Основни приложения







интегрални схеми

#### слънчеви елементи





# 2.2. Германий (Ge)

#### Основни свойства

- ightharpoonup тясна забранена зона  $\Delta W = 0.72 \; \mathrm{eV}$ 
  - **———** ниска работна температура
- ightharpoonup голяма подвижност на електроните  $\mu_n = 0.39 \text{ m}^2/\text{V.s}$ 
  - работи до високи честоти
- $\triangleright$  ниска температура на топене  $T_{\rm T} = 936$  °C

\_\_\_\_\_ добра технологичност

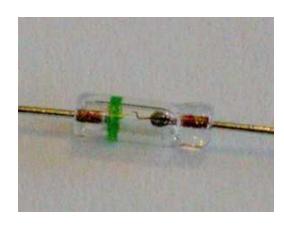
#### Особености

- ✓ Образува аморфен оксид GeO<sub>2</sub>, който е разтворим дори във вода
- ⇒ Gе много трудно може да се използва за интегрални схеми

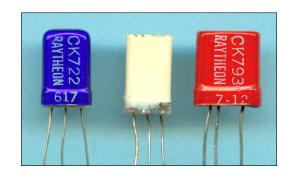
# 2.2. Германий (Ge)

#### Основни приложения

# дискретни елементи (високочестотни)



> диоди

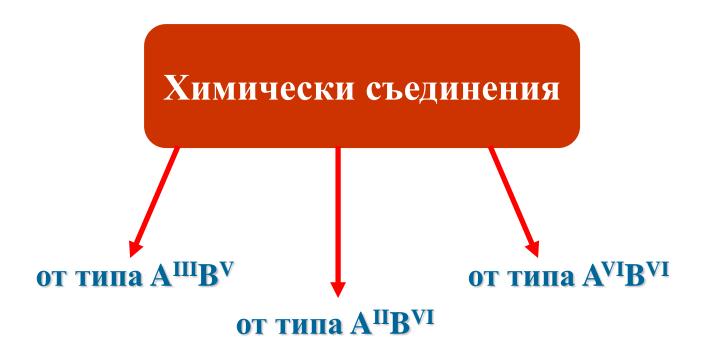


> транзистори

## датчици на Хол

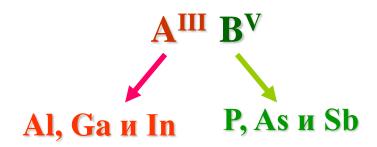


# 3. Полупроводникови химически съединения



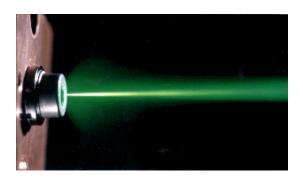
Химически съединения между два елемента А и В, като индексът с римска цифра представлява валентната им група

# 3.1. Полупроводникови химически съединения от типа $A^{\mathrm{III}}B^{\mathrm{V}}$



Класифицират се по металоидния елемент т.е. фосфиди (AlP, GaP и InP), арсениди (AlAs, GaAs и InAs) и антимониди (AlSb, GaSb и InSb).

#### Основни приложения



полупроводникови лазери

## фотоприбори



▶ светодиоди



**≻**фотодиоди

# 3.1. Полупроводникови химически съединения от типа $A^{\mathrm{III}} B^{\mathrm{V}}$

GaAs (галиев арсенид)

#### Основни свойства

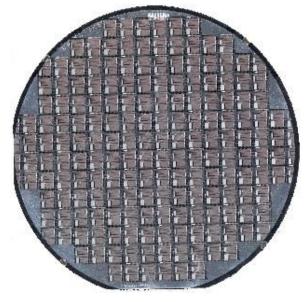
ightharpoonup голяма подвижност на електроните  $\mu_n = 0.95 \text{ m}^2/\text{V.s}$ 

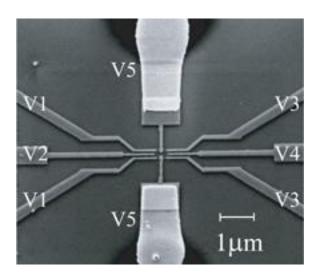
работи до високи честоти

#### Основни приложения

#### високочестотни интегрални схеми и прибори







# 3.2. Полупроводникови химически съединения от типа $A^{\mathrm{II}}B^{\mathrm{VI}}$

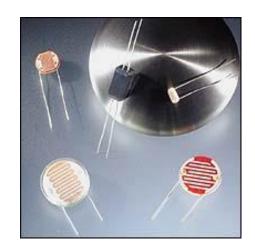


оксиди  $(Cu_2O, ZnO)$ 

Класифицират се по металоидния елемент т.е. сулфиди, селениди и телуриди.

#### Основни приложения









термистори

фоторезистори

12/16

# 3.3. Полупроводникови химически съединения от типа $A^{\mathrm{IV}}B^{\mathrm{IV}}$

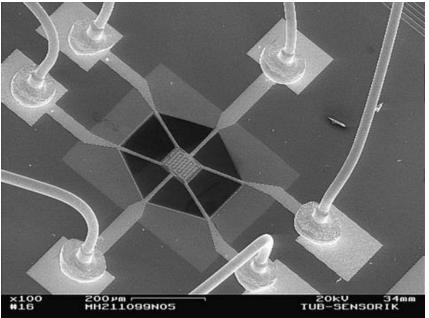
SiC (силициев карбид)

#### Основни свойства

ightharpoonup много широка забранена зона  $\Delta W = 2,39 \; {\rm eV}$ 

#### Основни приложения

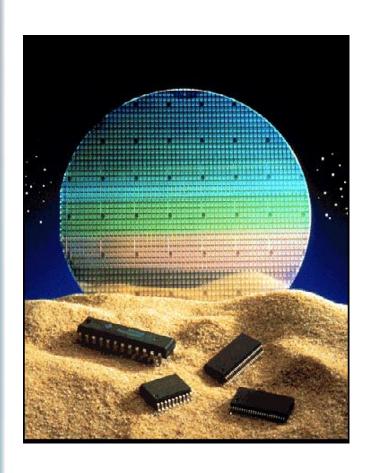




интегрални схеми за работа при тежки климатични услония

микросензорни системи

# 4. Методи за получаване и пречистване на полупроводникови материали

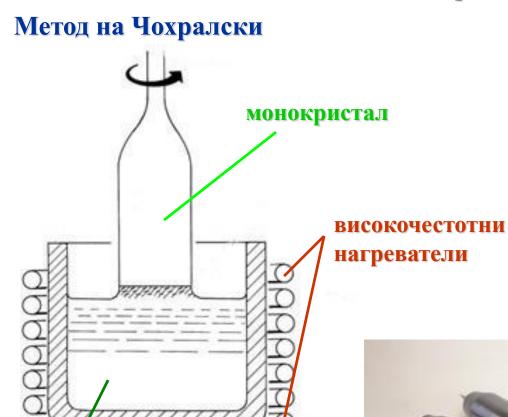


Изтегляне на монокристал от стопилка

Зонно топене

Безтиглово зонно топене

# 4.1. Изтегляне на монокристал от стопилка



тигел

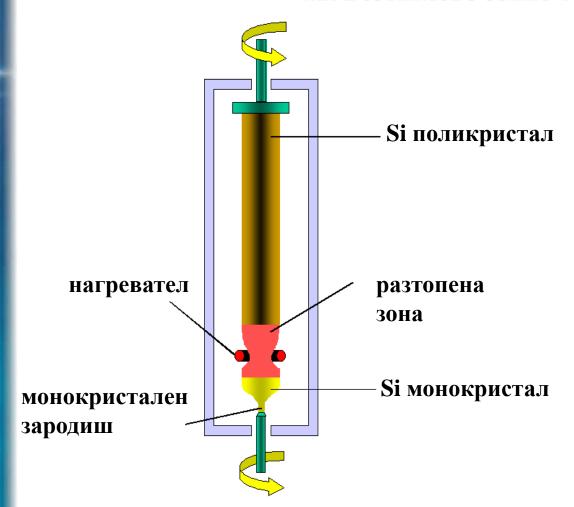
стопилка





изтегляне на монокристали от различни полупроводникови материали

#### 4.2. Безтиглово зонно топене





пречистване и получаване на монокристали от силиций